



シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議
(ICSCRM 2026)

展示会募集案内

シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議 ICSCRM2026（於：パシフィコ横浜）に併設して、下記の通り展示会を開催します。

展示範囲は、シリコンカーバイド（SiC）や窒化ガリウム、ダイヤモンド、酸化ガリウムなど、SiC 及びワイドギャップ半導体の研究、開発、設計、製造、生産、評価に関する材料、部品、装置、サービス等すべての範囲を含みます。本展示会への出展を募集いたします。ご検討の程よろしくお願ひいたします。

■国際会議概要

名称：シリコンカーバイド及び関連材料に関する国際会議 2026

International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2026 (ICSCRM 2026) 開催

期間：2026年9月28日（月）～2026年10月2日（金）

開催場所：パシフィコ横浜 ノース “PACIFICO YOKOHAMA North”

（〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 1-1-1）会議使用言語：英語

参加者見込み：1,500名（国内900名、海外600名）国際会議

組織委員会：委員長 土田 秀一（電力中央研究所）、副委員長 大谷 昇

（関西学院大学）他

WEB サイト：<https://icscrm2026.org/>

■展示会内容展示場所：パシフィコ横浜ノース（ポスター会場と併設します）展示期間：

2026年9月28日（月）～10月2日（金）5日間

（設営は9/27日（日）午後、撤収は10/2日（金）午後の予定ですが、変更の可能性があります）

■出展募集要項募集小間数：

247 小間出展費用・提供設

備：

● 出展費用 パッケージブース：90万円（非課税）／小間

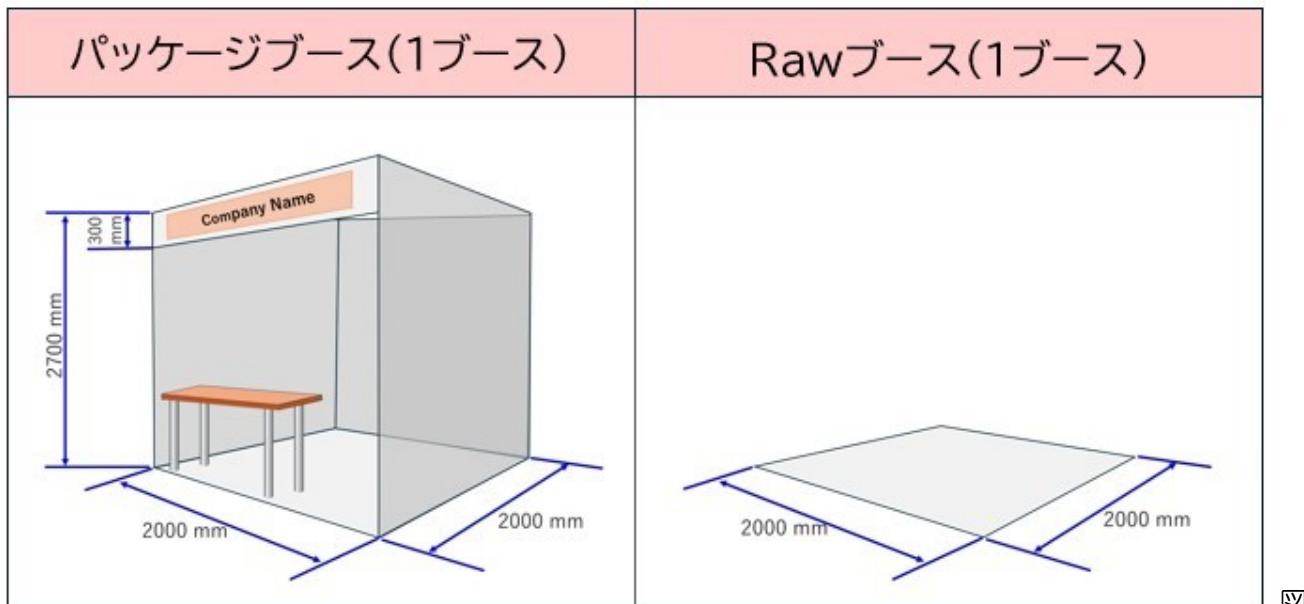
Raw ブース（ブース無）：80 万円（非課税）／小間幅2.0m×奥

行 2.0m の面積を提供します。

● ● ブース内には社名板・展示台 1 卓・椅子 1 脚・コンセント 500W を提供します。（500W 以上の電力も提供可能ですが、有償となる可能性があります。展示担当にご相談ください。）

● 複数小間のお申込みも歓迎いたします。下記ブースレイアウト図面もご参考にしてください。

Diamond スポンサー以外は、最大 4 ブース（2 階：4x1 もしくは 2x2、3 階：4x1）までお申し込み可能です。



1. パッケージブースと Raw ブース.

● 小間位置：下記の要因を勘案し、会議側が決定します。

1. 展示会と合わせて協賛（Diamond、Gold、Silver）も申込まれている場合：

Diamond: 最優先、Gold: 第2優先、Silver: 1 階メインホール（場所選択権はなし）締切までにス

ポンサーおよび展示を両方申請された方にのみ、展示の優先的な割り当て

が適用されます。ただし、この優先権は、所定のブース枠が埋まり次第終了となります。

また、申込多数の場合、希望に添えないことがあります。ご了承ください。

2. 複数小間申し込まれている場合

3. 全体の小間配置 4.

出展申し込み順

展示に付随するその他の提供便宜 :

- 1 小間あたり、会議参加費（一般）2名分を含みます。

（2枚の説明員用バッジを提供します。全てのテクニカルセッションに参加可能、ウェルカムレセプション、昼食＊・コーヒーブレイク、を含む。バンケットは含まない）

説明員用バッジは非売品です。人数追加の場合は会議参加登録（一般）をお願いします。

*一般参加者とは異なる提供形式になる場合があります

- ICSCRM2026 国際会議 Web の展示ページに、展示出展社の英文社名の掲示と、御社ホームページ（英文ページでなくても結構です）1箇所へのリンクを行います。御社ロゴは掲載しません。

- 希望される出展者には、~~会期中に行われるインダストリアルセッション（使用言語：英語）での発表機会を提供いたします。~~

1. 協賛企業（Diamond、Gold、Silver）を優先します。

2. 先着 30 社までの限定となります。

先着 30 社に達したため、新たなお申し込みは締め切りました。

- 商談用会議室も併せて申込可能です。利用料は一室 100 万円（非課税）（期間：2026年9月28日（月）

～10月2日（金）5日間）となります。

1. 商談用会議室の割り当ては ICSCRM2026 実行委員会が決定します。Diamond 協賛企業のみ優先割り当てを行います（締切までにスポンサーおよび商談用会議室を両方申請された場合のみ適用）。

2. 先着 28 社までの限定となります。

出展申し込み・出展料お支払いに関する事項：

申し込みフォームにご記入の上、メールにてお申込みいただく予定です。

申し込みフォーム等は只今準備中です。

申し込み締切日：2026年5月31日（日）23:59（日本時間）

申込数が予定小間数を超えた場合には、上記締切日前に募集を終了いたします。

- 出展料は、全額日本円でのお支払いをお願いいたします。

- 出展料の支払期限は、2026年6月30日（火）23:59（日本時間）とさせていただきます。期日ま

での入金を確認できない場合は、出展申し込みを自動的にキャンセルさせていただきます。

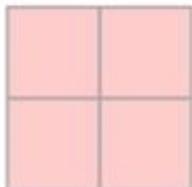
ICSCRM2026 Booth Layout

Passage Side



Maximum Acceptable Booth Layout: 4x1 booth
(Diamond Sponsor can make larger booth than 4x1.)

Corner/ Inner

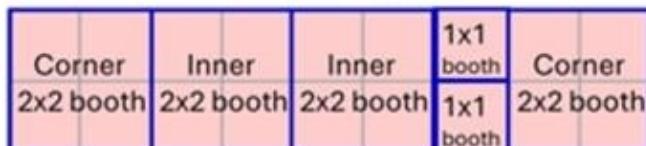


2x2 booth (Corner or Inner)

Acceptable Booth Layout: 2x2 booth
(Diamond Sponsor can make larger booth than 2x2.)

Booth Position Examples in the Exhibition Blocks

One block consists of 9x2 , or 8 x2 booths.



Available Corner Booth in the Exhibition: 24

図2. ブースレイアウトと展示会場でのブース配置例.

■展示会の追加情報、連絡、今後の予定

展示会に関する追加情報/変更は、国際会議の Web サイト内の展示ページで隨時お知らせします。

アドレス：<https://icscrm2026.org/>

お問い合わせ

ICSCRM2026 実行委員会 展示担当 黒木 伸一郎（広島大学）

skuroki@hiroshima-u.ac.jp 山崎 雄一（量

子科学技術研究開発機構） yamazaki.yuichi@qst.go.jp